

擠身國際合作前瞻研發

旺宏堅實研發，踏浪時代前端技術，與科技大廠 IBM 合作聯盟，共創下世代半導體記憶體技術與 AI 應用產業

- 歡迎具有任何理工背景之碩、博士（生）或博士後研究的有志才俊申請
- 無電子或IC 相關經驗者，但對IC半導體願有極大熱情者亦可申請，旺宏提供在職訓練



工作內容

1. 記憶體元件、製程、IC 設計之研發
2. 記憶體於AI之應用

工作地點

先任職新竹旺宏總部1年，經考核認可後派駐美國 IBM Yorktown Heights 研發中心2-5年 (派駐期間，薪資比照美國在地研發人員待遇)，派駐結束後返台持續任職

聯絡方式: 招募任用部 呂小姐 03-5786688分機71535
katherinelu@mxic.com.tw
謝光宇博士 kenhsieh@mxic.com.tw